

Lunedì 31 agosto 2026, 13:00 CEST

XPENG all'IFA 2026 a Berlino: intelligenza artificiale, tecnologia intelligente e il futuro della mobilità

- Il marchio high-tech presenta un versatile ecosistema AI nel CityCube all'IFA
- Nuovo SUV-coupé XPENG LO3, robot umanoide IRON e Land Aircraft Carrier
- Giornata stampa esclusiva il 3 settembre presso lo stand XPENG



▲ XPENG IRON und Land Aircraft Carrier

Monaco/Berlino, 31 agosto 2026 – Sotto il motto «Innovazioni che cambiano il tuo mondo», XPENG presenta all'IFA 2026 di Berlino il suo ecosistema tecnologico e di mobilità. Il marchio high-tech e automobilistico unisce intelligenza artificiale (IA), tecnologie intelligenti e mobilità – su strada come in aria. Nel CityCube (padiglione B, stand n. 142), dal 4 all'8 settembre XPENG presenta il proprio portafoglio prodotti, dalla robotica umanoide e dall'IA fino alle soluzioni di mobilità modulari che uniscono guida e volo, oltre al più recente modello smart di autovettura XPENG. Con circa 2.000 espositori e circa 200.000 visitatori

attesi, l'IFA è una delle piattaforme più importanti al mondo per l'elettronica di consumo, gli elettrodomestici e le tecnologie del futuro.



▲ XPENG L03

Con la potenza dell'IA in movimento a piedi e in aria

I visitatori a Berlino potranno scoprire, tra le altre cose, il nuovo XPENG L03 (consumo energetico combinato 15,3 - 18,4 kWh/100 km; emissioni di CO₂ combinate 0 g/km; categoria di efficienza energetica: B/C, valori combinati secondo WLTP, previa omologazione finale). Il SUV-coupé lungo 4,65 metri, che arriverà sulle strade tedesche nel quarto trimestre del 2026, unisce software supportato dall'IA con funzioni di guida intelligenti come XPENG Next Generation Pilot (NGP). Il sistema basato su Vision-Language-Action System (VLA 2.0) dovrebbe consentire la guida parzialmente automatizzata a partire dal 2027, subordinatamente alle disposizioni di legge e all'omologazione in Europa. La base tecnica è costituita dal Turing Chip sviluppato internamente da XPENG, impiegato tre volte nello XPENG L03 Ultra e in grado di fornire una potenza di calcolo IA fino a 2.250 Tera-Operations al secondo (TOPS).

Il Turing Chip costituisce anche il cuore dello XPENG IRON, anch'esso in mostra all'IFA. La prossima generazione del robot umanoide dispone di oltre 82 gradi di libertà. Questi

possono consentire un'andatura naturale e una postura simile a quella umana, oltre a movimenti versatili. IRON può, tra l'altro, afferrare e mantenere l'equilibrio.

La presenza fieristica di XPENG è completata dal Land Aircraft Carrier. Il concetto di mobilità modulare combina un veicolo terrestre con uno aereo, consentendo così sia la guida su strada sia il passaggio in aria. In questo modo il marchio high-tech cinese mostra come l'azienda concepisca la mobilità andando oltre i veicoli elettrici tradizionali.



▲ XPENG IRON und Land Aircraft Carrier

«XPENG si muove – su strada, in aria e nella vita quotidiana. Sono lieto che quest'anno possiamo presentare all'IFA di Berlino il nostro ecosistema di mobilità, che unisce veicoli elettrici intelligenti, robotica umanoide e soluzioni di volo basate su un'architettura IA unificata e ad alte prestazioni», spiega Markus Schrick, amministratore delegato della regione di vendita XPENG Central Europe. «In quanto piattaforma internazionale di tecnologia e innovazione, l'IFA è il palcoscenico perfetto per mostrare i nostri concetti, che possono migliorare la vita quotidiana di ciascuno nel segno di un mondo vivibile.»

Programma esclusivo in anteprima per i media

Nell'ambito della giornata «IFA ShowStoppers», XPENG offrirà ai rappresentanti dei media già il 3 settembre uno sguardo esclusivo dietro le quinte. A partire dalle 10:45, Markus Schrick, amministratore delegato della regione di vendita XPENG Central Europe, accoglierà i giornalisti presso lo stand XPENG e li accompagnerà insieme agli esperti in una visita dello stand.

Informazioni su IFA Berlin

IFA Berlin si svolgerà dal 4 all'8 settembre 2026 presso il quartiere fieristico di Berlino. Con circa 2.000 espositori, circa 200.000 visitatori attesi e circa 4.500 giornalisti internazionali, è una delle principali piattaforme mondiali per tecnologia e innovazione.

Per la giornata stampa del 3 settembre è necessaria un'accreditazione stampa, che può essere richiesta direttamente presso IFA. Su [IFA Berlin](#) trovate ulteriori informazioni sulla fiera.

XPENG all'IFA Berlin 2026

Stand XPENG: CityCube, padiglione B / 142

Fiera: 4 all'8 settembre 2026

Giornata stampa XPENG: 3 settembre 2026





Informazioni su XPENG

XPENG (NYSE: XPEV e HKEX: 9868) è un'azienda leader nel settore dei veicoli elettrici con sede principale a Guangzhou (Cina) e uffici negli Stati Uniti e in Europa. La missione dell'azienda è quella di guidare la trasformazione dei veicoli elettrici intelligenti attraverso la tecnologia e di plasmare l'esperienza di mobilità del futuro. Per migliorare l'esperienza di mobilità dei propri clienti, XPENG sviluppa internamente tecnologie avanzate per i sistemi di assistenza alla guida, un'interfaccia intelligente a bordo e i sistemi principali del veicolo, inclusi il gruppo propulsore e l'architettura elettrica/elettronica. Tra gli investitori, il Gruppo Volkswagen detiene una partecipazione del 5% in XPENG (pari a 700 milioni di euro), con l'obiettivo di sviluppare congiuntamente veicoli elettrici a marchio VW per il mercato cinese.

Dettagli di contatto

Contatto stampa

xpeng@hedindistribution.ch

Yasmin Fischer

yasmin.fischer@hedindistribution.ch

[+41 79 368 51 08](tel:+41793685108)

Copia il link

<https://xpengswitzerland.pr.co/269883-xpeng-all-ifa-2026-a-berlino-intelligenza-artificiale-tecnologia-intelligente-e-il-futuro-della-mobilita/>